

# JPCA Show 2026

## 第55回 国際電子回路産業展

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社では前回に引き続き“JPCA Show 2026”に出展する運びとなりました。ご多忙とは存じますが、是非ご来場賜り、弊社ブースにお立ち寄りいただきたくご案内申し上げます。

### 開催概要

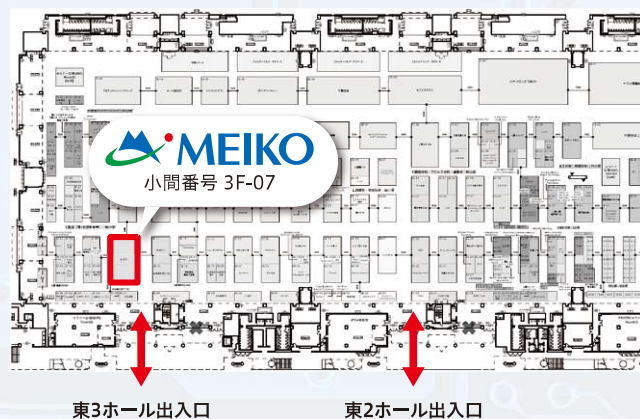
会期 | 2026年6月10日(水)~12日(金)  
10:00~17:00

会場 | 東京ビッグサイト 東3ホール

ブース | 小間番号 3F-07



来場登録は  
こちらから



東3ホール出入口

東2ホール出入口

### 展示内容

#### 展示の見どころ

微細配線対応としてSAP工法・MSAP工法によるPKG基板、車載や通信など様々な用途に普及が進むFR4-Flexをはじめとしたフレキシブル基板、パワーデバイスに対応した部品内蔵基板技術と各種放熱基板と絶縁放熱材料技術、また日本とベトナムにおける電子機器事業など、見どころ豊富な展示内容でお待ちしております。

#### 出展製品・技術

##### プリント基板

■高性能、高信頼性を実現した多彩な基板ラインアップ

##### EMS

■スマートフォン対応の高精度実装組み立てから、高信頼性を要求される車載対応実装技術

##### 基板設計

■工場と連携し複雑な開発構造基板品質を確保する環境をご紹介します

##### メタルマスク・実装治具

■高密度実装に対応したメタルマスクのご紹介

**メイコーの電子回路基板技術は高機能、高信頼性でエレクトロニクス産業の発展に貢献します。**

#### イベントのご案内

会期中はブースにて会社紹介、技術紹介のプレゼンテーションを行います。是非会場にてご覧ください。

#### JPCA Show 2026 WEB Boothについて

展示会にお越しになれない方、より詳しく製品をご覧になりたい方は、特設サイト「JPCA Show 2026」をぜひご覧ください。

